

檔 號：

保存年限：

國立中山大學 函

機關地址：804高雄市鼓山區蓮海路70號

聯絡人：梁瑋文

電 話：07-5252000#2711

傳 真：

電子郵件：cloudtest1@TestingAP1.dsic.com
.tw

受文者：國立高雄師範大學附屬高級中學

發文日期：中華民國114年7月31日

發文字號：中產營字第1141400614號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：半導體工作坊-先進元件封裝技術趨勢解析招生簡章.pdf、AI實戰工作坊-多模態企業應用與模型技術趨勢招生簡章.pdf

主旨：檢送本校推廣教育組辦理「半導體與AI實戰工作坊」招生資訊，敬請惠予公告，並轉知所屬踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、半導體工作坊-先進元件×封裝技術趨勢解析。

(一)上課時間：114年8月23日，星期六09:00~16:00，共6小時。

(二)科目名稱：

1、先進元件技術趨勢介紹。

2、先進電子封裝技術發展與可靠度分析介紹。

二、AI實戰工作坊：多模態企業應用與模型技術趨勢

(一)上課時間：114年9月20日至114年9月21日，星期六日09:00~16:00，共12小時。

(二)科目名稱：

1、生成式AI語言模型技術新趨勢：推理(Inference)、檢索增強生成(RAG)、與微調(Finetune)。

2、打造企業多模態AI客服：整合語音、文字、圖片與RAG的開源實戰工作坊。

三、上課地點：國立中山大學國際研究大樓（高雄市鼓山區蓮海路70號）。

高師附中 114/08/01



- 四、詳細課程資訊簡章及優惠專案請至本校「推廣教育課程資訊入口網站」查詢 (<https://ceo-ogiaca.nsysu.edu.tw>)。
- 五、課程聯絡窗口：(07)525-2000分機2711，專線：(07)525-2700。

正本：各政府機關、各公私立大專院校、各公私立高級中學、各公私立高級職業學校、各公司行號、各大醫療機構

副本：本校全球產學營運及推廣處